



# Schottky Diode

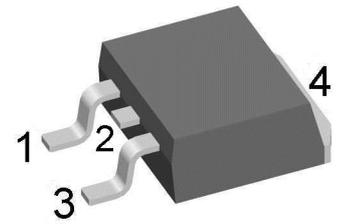
$V_{RRM} = 30\text{ V}$   
 $I_{FAV} = 2 \times 25\text{ A}$   
 $V_F = 0.35\text{ V}$

High Performance Schottky Diode  
Low Loss and Soft Recovery  
Common Cathode

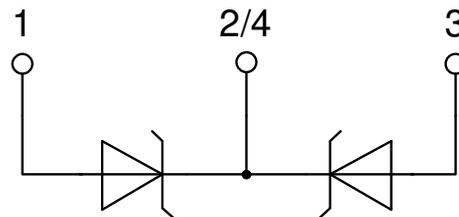
Part number

**DSSK48-003BS**

Marking on Product: *DSSK48-003BS*



Backside: cathode



### Features / Advantages:

- Very low  $V_f$
- Extremely low switching losses
- Low  $I_{rm}$  values
- Improved thermal behaviour
- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching

### Applications:

- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Free wheeling diode in low voltage converters

### Package: TO-263 (D2Pak)

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

### Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).

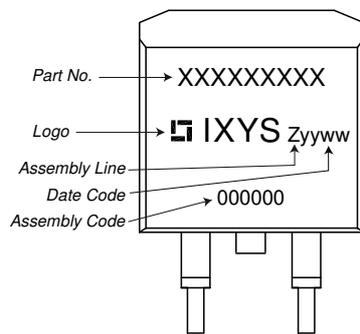


Schottky				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM}$	max. non-repetitive reverse blocking voltage					30	V
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse blocking voltage					30	V
$I_R$	reverse current, drain current	$V_R = 30\text{ V}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		20	mA
		$V_R = 30\text{ V}$		$T_{VJ} = 100^\circ\text{C}$		60	mA
$V_F$	forward voltage drop	$I_F = 20\text{ A}$		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		0.44	V
		$I_F = 40\text{ A}$				0.54	V
		$I_F = 20\text{ A}$		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		0.35	V
		$I_F = 40\text{ A}$				0.48	V
$I_{FAV}$	average forward current	$T_C = 130^\circ\text{C}$	rectangular	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		25	A
$V_{F0}$	threshold voltage	} for power loss calculation only				0.19	V
$r_F$	slope resistance					6.8	mΩ
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case					1.2	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink			0.25			K/W
$P_{tot}$	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		105	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}; V_R = 0\text{ V}$		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		300	A
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 5\text{ V}$	$f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.77	nF



Package TO-263 (D2Pak)			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal			35	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-55		150	°C
$T_{op}$	operation temperature		-55		125	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-55		150	°C
<b>Weight</b>				2		g
$F_C$	mounting force with clip		20		60	N

**Product Marking**



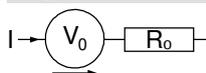
Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSSK48-003BS-TRL	DSSK48-003BS	Tape & Reel	800	484326
Alternative	DSSK48-003BS-TUB	DSSK48-003BS	Tube	50	484318

Similar Part	Package	Voltage class
DSSK48-003B	TO-220AB (3)	30
DSSK48-0025B	TO-220AB (3)	25

**Equivalent Circuits for Simulation**

*\* on die level*

$T_{VJ} = 150\text{ °C}$

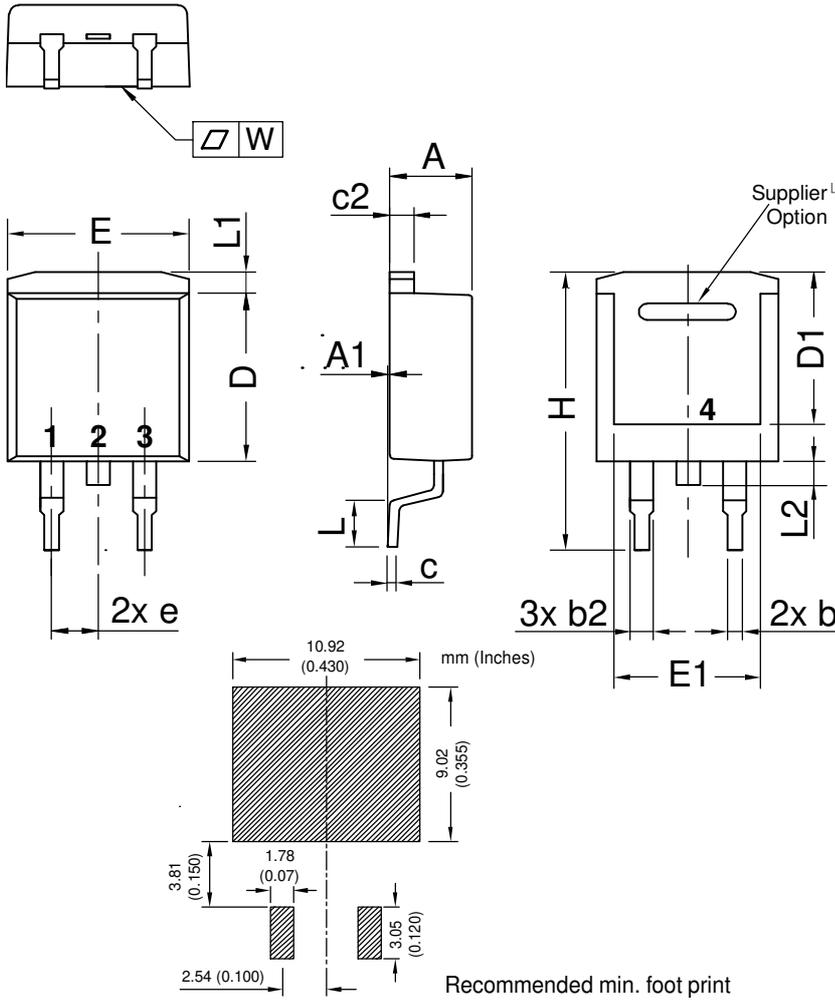


**Schottky**

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.19	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *		mΩ

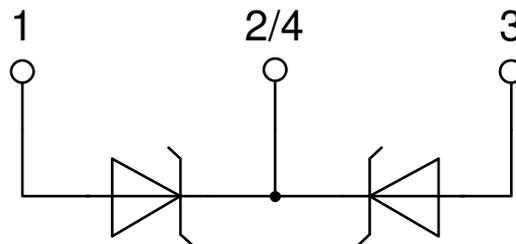


**Outlines TO-263 (D2Pak)**



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.06	4.83	0.160	0.190
A1	typ. 0.10		typ. 0.004	
A2	2.41		0.095	
b	0.51	0.99	0.020	0.039
b2	1.14	1.40	0.045	0.055
c	0.40	0.74	0.016	0.029
c2	1.14	1.40	0.045	0.055
D	8.38	9.40	0.330	0.370
D1	8.00	8.89	0.315	0.350
D2	2.5		0.098	
E	9.65	10.41	0.380	0.410
E1	6.22	8.50	0.245	0.335
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
e1	4.28		0.169	
H	14.61	15.88	0.575	0.625
L	1.78	2.79	0.070	0.110
L1	1.02	1.68	0.040	0.066
W	typ. 0.02	0.040	typ. 0.0008	0.002

*All dimensions conform with and/or within JEDEC standard.*





**Schottky**

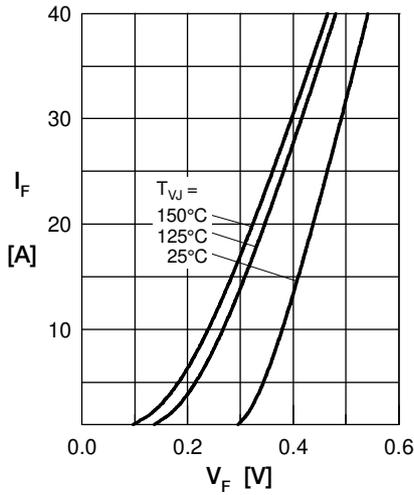


Fig. 1 Max. forward voltage drop characteristics

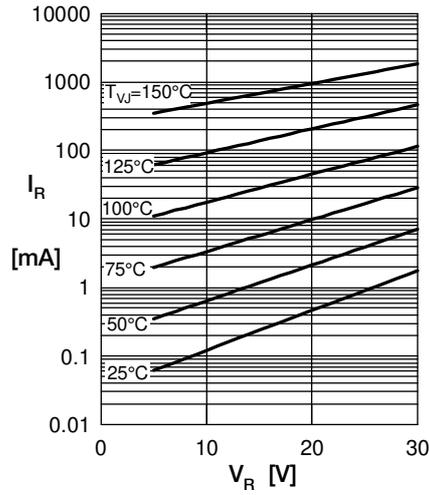


Fig. 2 Typ. reverse current  $I_R$  vs. reverse voltage  $V_R$

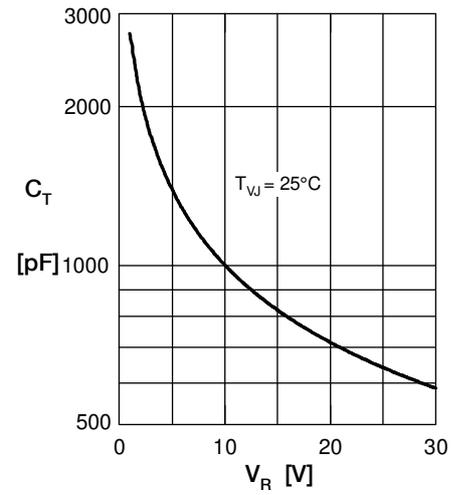


Fig. 3 Typ. junction capacitance  $C_T$  vs. reverse voltage  $V_R$

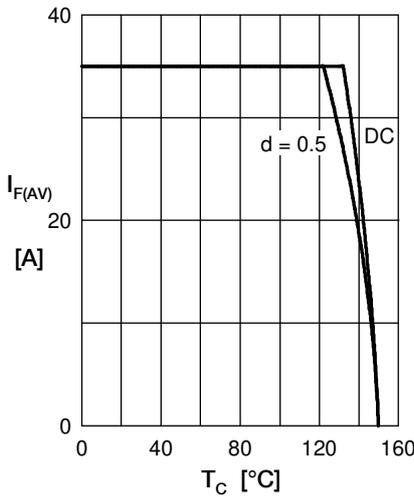


Fig. 4 Average forward current  $I_{F(AV)}$  vs. case temp.  $T_C$

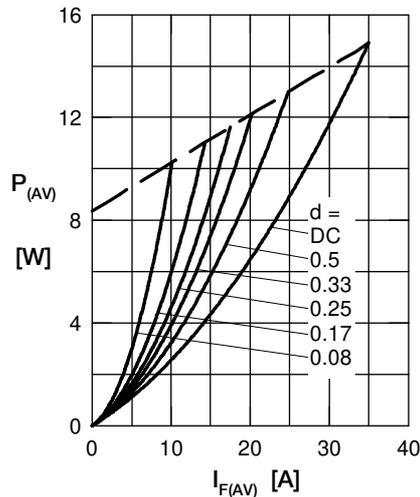


Fig. 5 Forward power loss characteristics

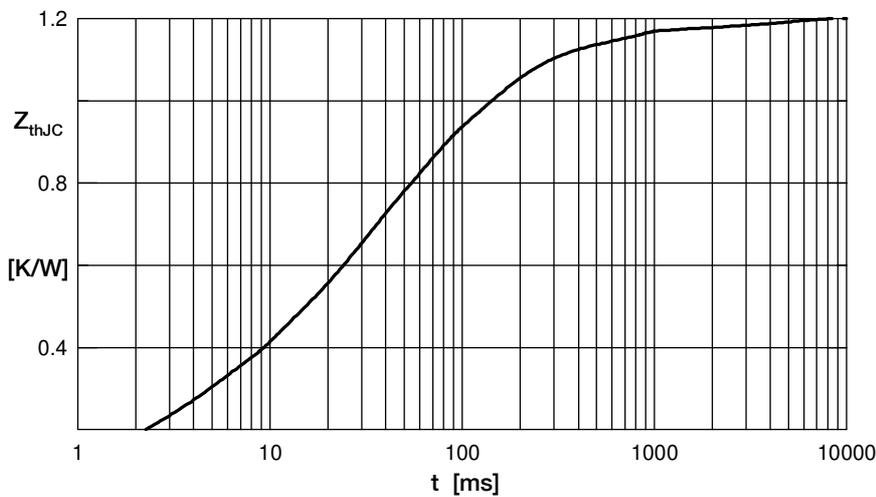


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case at various duty cycles

Note: All curves are per diode

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)